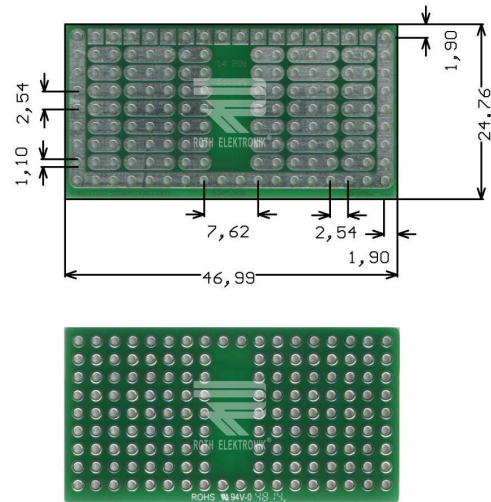


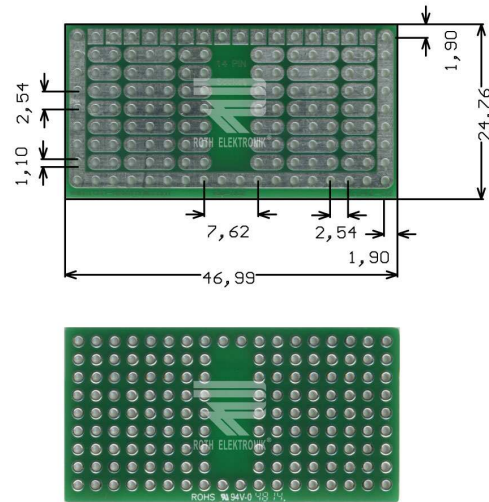
RE942-S2

- Solderable Bread Board 14-Pin-Socket
- Epoxy fibre-glass 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Hot air leveling (HAL leadfree)
- Solder stop mask
- Adaption circuit board for 14-Pin-Sockets with a distance of 7.62 mm
- Hole spacing 2.54 mm
- 7 three-hole-pads and 2 x 7 two-hole-pads on each side
- U-shape potential strip
- Size 46.99 x 24.76 mm



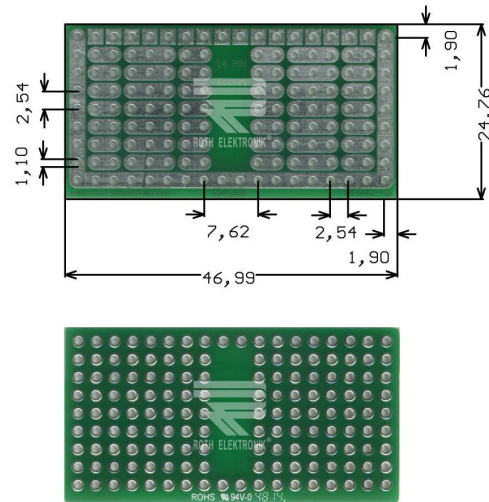
RE942-S2

- Lötbares Bread Board für 14-Pin-Sockel
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt
- Lötstopplack
- Adapter für 14-Pin-Sockel im Abstand 7,62 mm
- Raster 2,54 mm
- Je Seite 7 3-Loch-Lötinseln und 2 x 7 2-Loch-Lötinseln
- U-förmige Masseleitung
- Größe 46,99 x 24,76 mm



RE942-S2

- Carte d'expérimentation soudable Prise à 14 broches
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Étamée à air chaud (HAL sans plomb)
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour prises à 14 broches avec un écart de 7.62 mm
- Pas 2.54 mm
- 7 îlots à trois trous and 2 x 7 îlots à deux trous de chaque côté
- Bande de potentiel en forme de U
- Dimensions 46.99 x 24.76 mm



RE942-S2

- Bread Board soldable para zócalo de 14 pins
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Estañado en caliente
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Adaptador para zócalo de 14 pins a una distancia de 7,62 mm
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- 7 nodos de soldadura de 3 orificios por lado y 2 x 7 nodos de soldadura de 2 orificios
- Cable conductor en forma de U
- Tamaño 46,99 x 24,76 mm